(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-296819 (P2001-296819A)

(43)公開日 平成13年10月26日(2001.10.26)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FI			Ť	-73-ド(参考)
G 0 9 F	9/30	3 4 3		GOSF	9/30		-	3K007
		365					3 6 5 Z	4K029
C 2 3 C	14/24			C 2 3 C	14/24		G	5 C O 9 4
G 0 9 F	9/00	3 4 2		G09F	9/00		3 4 2 Z	5 G 4 3 5
H 0 5 B	33/10			H05B	33/10			
			審査請求	有 請	求項の数7	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く

(21)出順番号 特顧2000-115377(P2000-115377)

平成12年4月17日(2000.4.17)

(71)出顧人 000004237 日本電気株式会社

李唱双体风云红

東京都港区芝五丁目7番1号 (72)発明者 宇津木 功二

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 為我井 昌司

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内

(74)代理人 100096231

弁理士 稲垣 清

最終質に続く

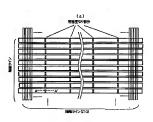
(54) 【発明の名称】 有機薄膜ELデバイス及びその製造方法

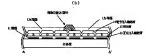
(57) 【要約】

(22)出網日

【課題】 真空蒸着法において、基板上にパターンマス クを使って電板ラインを百ミクロンといった微細ピッチ で、形成・分離する高着細有機薄膜 B L デバイスとその 製冶方法を担任する。

【解決手段】 電報ラインが、複数の電路 15 a、15 bの一部が互いに重なりあっていることを特徴とする有 機構限 E ドバイスであり、電極ライン形成用のパターンマスクの関口部は撓みや歪を考慮した構造にし、前配 パンマスクを移動させて一本の電極ラインを複数回 の蒸着で形成する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電機間に少なくも発光層を含ん だ有機薄膜が形成され、かつ前記電機の少なくとも一方 坊真空蒸着にもり形成され、かつ前記電機がライン形状 をなした有機薄膜 EL デバイスにおいて、有機薄膜上の 前配電帳ラインが、複数の電機の一部が互いに重なりあ って形成されてなることを特徴とする有機薄膜 EL デバ イス。

1

「端求項2] 赤色発光層薄膜、緑色発光層薄膜及び育 色発光層薄膜が規則的にパターン形成されていることを 10 特徴とする請求項1に記載の有機薄膜1と所パイス。 【請求項3】 基板上に有糖薄膜及び複数の電極ライン を配列して形成し、かつ有糖薄膜上の輸配電極ラインを 複数の電板の一部を互いに取なりあわせで形成してなる 有機類原1上デバイスの製造方法であって、パターン加 工されたパターンマスクを基板面と関係をあけて平行移 動させることで、前程の電像ラインを形成すること を特徴上する有糖薄膜1上デバスの製造方法。

【請求項4】 パターン加工されたパターンマスクを、 パルス制御モータにより制御駆動されて互いに直交する 20 XY方向に独立に微動し得るパターンマスク移動ステー ジに装着し、前記基板を、この基板とパターンマスクと の距離及び煽り角を調整する2軸爆り手段と、基板とパ ターンマスクとの回転角を調整する回転手段と、基板を 前記X方向及び/又はY方向に移動させかつ微圧整し得 るX軸及び/又はY軸移動手段を備えた基板移動ステー ジに装着し、前記基板とパターンマスクとを間隔をあけ て重ね、前記基板移動ステージを調整して前記基板とパ ターンマスクとの位置合わせを行い、前記パターンを通 して電極材料を基板面に蒸着し、次いで前配パターンマ 30 スク移動ステージを基板と平行に微動させてパターンマ スクのパターンを基板面の蒸着部に一部重なるように、 非慈善部に移動した後に雷極材料を基板面に慈善するこ とにより、前記複数の陰極ラインを形成することを特徴 とする請求項3に記載の有機減膜FLデバイスの製造方

[請求項5] 前記・バルス制御モータで行うパターンマスクの位置及び速度の制能において、フィードバック系を内臓するデジタル入力指令方式 (インクリメンタル指令) によって、前記パルス制御モータを制御することを 40 特徴とする請求項4 に記載の有機補頭ELデバイスの製造方法。

【請求項6】 前記パルス制御モータが、インクリメン タル方式のパルスエンコーダーからなる回転角度センサ ーを備えたことを特徴とする請求項4又は5に記載の有 嫌護期ド1デバイスの製造方法。

「請求項7] 基板の電板が形成される面側(表面) に、磁場によって吸引力の及ぼされるパターンマスクを 配置し、基板の電板が形成されない面(裏面)側には磁 場発生策を配置することを特徴とする請求項3-6のい 50 8)。このディスプレイの酸極ラインル、レジストから

ずれか1項に記載の有機薄膜ELデバイスの製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 未界明は、発光画素がマトリ クス状に配置されてなる有機薄膜 E L デバイス及びその 製造方法に関する。特に、真空蒸着法においてパターン マスクを使って微細な複数の電極ラインを形成する有機 薄膜 E L デバイスの製造方法に関するものである。 【0002】

(10 【従来の技術】有機薄膜下し素子は、陽極から注入された正孔と陰極から注入された電子が発光層かで再結れた正孔と陰極から注入された電子が発光層かである。したがって、有機積速層は発光層の発光材料の性質によって極々の素子構成が検討されているが、基本的には強い蛍光を持する有機表光層を緩慢と強や使むとと

のためには、正孔注入輸送層や電子注入輸送層等の電荷 注入輸送層や各種の界面階を設けたり、有機発光層ペゲ スト分子をドーピングすることが有効とされている。ま った、発光効率や寿命特性を改善する目的で電極材料、 に職極材料の検討ら行われている。これらの表子構造や 素子構成材料の改良によって、十分ではないが、実用化

で素子が完成する。さらに、発光の高効率化や安定駆動

可能な性能が得られている。 【0003】さらに最近では、有機薄膜 E L 素子の応用 として、フルカラー 有熱薄膜 E L ディスプレイの軟作例 も報告されている。フルカラー有機薄膜 E L ディスプレ イのカラー化方式としては、各色の発光素子を基板上に 並列配置する方式 (三色独立形光方式)、青色影光を

L発光機として、色変換層を光取り出し面に設置する方 30 式 (CCM方式)、白色発光を EL発光源とし、カラー フィルターを使ってフルカラー表示する方式 (カラーフィルター方式)等があり、これらの方式によってカラー ディスプレイが考察・試作されているが、単純な構造を 有し、発光効率の有効利用を図れるという点で三色独立 発光方式が優れている。

度しりないではいる。
(100041三色独立発光方式を採用したカラー有機薄膜 ELディスプレイの放性機として、対角5.7インテで320×240ピクセルのカラー有機をLディスプレイが報告されている(NEC技権、Vol.51.No.10.pp28-032(1998年))。このディスプレイの製造において、電板(機械)ラインは240本のスプレイの製造において、電板の機・ラインは240本のスプレイのピクセルサイズは0.36mm×0.36mmで、サプピクセルピッテが0.12mm(120µm)である。また、対角5.2インテで320×240ピクセルのフルカラー有機ELディスプレイが報告されている(Extended Mostracts of 9th International Workshop on Inorganic El ectroluminescence, September 14-17, pp137-140(199

3 なる逆テーパ上の隔壁の遮蔽を利用して真空蒸着により 形成している。このディスプレイのピクセルピッチは 0. 33mm (330 μm) 、サブピクセルピッチは 0. 11mm (110 μm) である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】前述した三色独立発光 方式による有機薄膜ELデバイスは、単純構造で高効率 発光が得られる可能性がある。しかし、従来の試作例に おける電極(陰極)ラインの形成において、ライン上の 開口部のマスクを使用した場合には、陰極形成時の輻射 10 熱によって金属マスクが撓んだり、マスクホルダーによ る広力等によって開口部の形状が保てない理由などから 微細な陰極ラインの形成は困難であった。また、レジス トなどからなる逆テーパ状の隔壁の遮蔽を利用して形成 した陰極ラインを有する有機 E.L.ディスプレイでは、レ ジストの水分などによってピクセルのダークスポット発 生や成長を招き、ディスプレイの欠陥の要因になってい

【0006】百ミクロンピッチといった高精細かつ欠陥 のないフルカラー有機 F.I.ディスプレイを恵空蒸着で製 20 特徴とする(3)の有機薄膜 F.I.デバイスの製造方法。 造するには、高精細な金属マスクの開口部を通して除極 ラインを形成することが有効である。そのためには、テ ンションや輻射熱を受けても開口部の精度が変化しない 金属マスクを用いて有機薄膜 E L素子を作製することが 極めて重要である。

【0007】本発明の目的は、金属マスク(パターンマ スク)を用いてピクセルピッチが百ミクロン程度で、か つピクセルの開口率が大きいといった高精細の陰極ライ ン形成を達成し、高精細かつ高開口率のピクセルを有す る有機薄膜 E L デバイスとその製造方法を提供すること 30 薄膜 E L デバイスの製造方法。 である。

[0008]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため に、本発明は、下記(1)、(2)に示す有機薄膜 E L デバイス及び下記(3)~(7)に示す有機薄膜 F.L.デ パイスの製造方法を提供する。

【0009】(1)一対の電極間に少なくとも発光層を 含んだ有機薄膜が形成され、かつ前記電極の少なくとも 一方が真空蒸着により形成され、かつ前記電極がライン 形状をなした有機薄膜 F L デパイスにおいて、有機薄膜 40 この陽極ラインと直交し、X (横) 方向に延びる陰極ラ 上の前記電極ラインが、複数の電極の一部が互いに重な りあって形成されてなることを特徴とする有機薄膜 E L デバイス.

【0010】(2)赤色発光層薄膜、緑色発光層薄膜及 び青色発光層薄膜が規則的にパターン形成されているこ とを特徴とする(1)の有機薄膜 E.L.デバイス。

【0011】(3) 基板上に有機薄膜及び複数の電板ラ インを配列して形成し、かつ有機薄膜上の前記電極ライ ンを複数の雷極の一部を互いに重なりあわせて形成して ン加工されたパターンマスクを基板面と間隔をあけて平 行移動させることで、前記複数の電極ラインを形成する ことを特徴とする有機薄膜 E L デバイスの製造方法。

【0012】(4)パターン加工されたパターンマスク を、パルス制御モータにより制御駆動されて互いに直交 するXY方向に独立に微動し得るパターンマスク移動ス テージに装着し、前記基板を、この基板とパターンマス クとの距離及び煽り角を調整するZ軸煽り手段と、基板 とパターンマスクとの回転角を調整する回転手段と、基 板を前記X方向及び/又はY方向に移動させかつ微調整 し得るX軸及び/又はY軸移動手段を備えた基板移動ス

テージに装着し、前記基板とパターンマスクとを間隔を あけて重ね、前記基板移動ステージを調整して前記基板 とパターンマスクとの位置合わせを行い、前記パターン を通して雷極材料を基板面に蒸着し、次いで前記パター ンマスク移動ステージを基板と平行に微動させてパター ンマスクのパターンを基板面の蒸着部に一部重なるよう に、非蒸着部に移動した後に雷極材料を基板面に蒸着す ることにより、前記複数の陰極ラインを形成することを

【0013】(5)前記パルス制御モータで行うパター ンマスクの位置及び速度の制御において、フィードバッ ク系を内蔵するデジタル入力指令方式(インクリメンタ ル指令) によって、前記パルス制御モータを制御するこ とを特徴とする(4)の有機薄膜 E L デパイスの製造方 法。

【0014】(6)前記パルス制御モータが、インクリ メンタル方式のパルスエンコーダーからなる回転角度セ ンサーを備えたことを特徴とする(4)、(5)の有機

【0015】(7)基板の電極が形成される面側(表 面) に、磁場によって吸引力の及ぼされるパターンマス クを配置し、基板の電極が形成されない面(裏面)側に は磁場発生源を配置することを特徴とする(3)~ (6)の有機薄膜 F.I.デバイスの製造方法。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明に係る有機薄膜 E L デバイ スの一実施形態の概略構成を図1に示す。図1 (a) は、Y(上下)方向に延びる陽極ライン(ITO)と、

インとを示している。図1(b)は、図1(a)のA-A' 部分の概略断面図である。本例では、基板上に陽極 11/正孔注入輸送層12/発光層13/電子注入輸送 層14/陰極15を有する構成の有機薄膜ELデバイス を説明するための概略断面構造 (説明図) を示す。この 場合、二つの除板の一部が互いに重なり合って権方向

(X方向) に伸びるライン状の陰極を形成している。 【0017】有機薄膜 E L デバイスの層構造としては、 図1(b)の代表例の他に、陽板/発光層/陰板、陽板

なる有機薄膜 E L デバイスの製造方法であって、パター 50 /発光層/電子注入輸送層/陰極、陽極/正孔注入輸送

層/発光層/陰極、陽極/界面層/正孔注入輸送層/発 光層/電子注入輸送層/陰極、陽極/正孔注入輸送層/ 発光層/電子注入輸送層/界面層/陰極、陽極/界面層 /発光層/電子注入輸送層/陰極、陽極/正孔注入輸送 層/発光層/界面層/陰極、陽極/界面層/発光層/界 面層/陰極等があるが、これらに限定されるものではな

【0018】発光層は、本質的に有機化合物からなり、 単層であっても複数層であってもよく、必要ならゲスト 分子をドーピングしてもよい。界面層、正孔注入輸送層 及び電子注入輸送層は、有機化合物、無機化合物あるい は両者の混合物のいずれであってもよく、公知の材料が 適用できる。これらの層は単層であっても多層であって もよい。図1では、二つの陰極の一部が互いに重なり合 ってライン状の陰極を形成しているが、例えば基板上に 陰極/電子注入輸送層/発光層/正孔注入輸送層/陽極 の順に形成し、二つの陽極の一部が互いに重なり合って ライン状の陽極を形成していてもよい。

【0019】陽極は、正孔を正孔注入輸送層、界面層又 は発光層に注入する役割を担うものであり、4.5 e V 以上の仕事関数を有することが効果的である。陽極材料 の具体例としては、酸化インジウム錫合金(ITO)、 酸化錫(NESA)、亜鉛ーインジウム酸化物、金、 銀、白金、銅等が適用できる。陰極としては、電子注入 輸送層、界面層又は発光層に電子を注入する目的で、仕 事関数の小さい材料が好ましく、特に限定されないが、 具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウム、 マグネシウムーインジウム合金、マグネシウムー銀合 金、マグネシウムーアルミニウム合金、アルミニウムー リチウム合金、アルミニウムースカンジウムーリチウム 30 合金等が使用できる。なお、素子を酸素や湿気から守る 目的で、金属酸化物、金属硫化物、金属沸化物、高分子 化合物等からなる封止層を設けることも有効である。 【0020】本実施形態において、一対の電板間に少な くとも発光層を含んだ有機薄膜が形成され、かつ前記電 極の少なくとも一方が真空蒸着により形成され、かつラ イン形状をなした有機薄膜ELデバイスであって、有機 薄膜上の前記電極ラインを複数の電極の一部を互いに重 ねあわせて形成してなる有機ELデバイスを製造するに 当たり、前記電極ラインを形成するためのパターンマス 40 クの例を図2~図4 (概略図) に示す。図2~図4に示 すパターンマスクはいずれも有効であるが、特に、図 2、図3のように隣接する開口部間のスペースを大きく 設計することで、マスクホルダーからの引っ張り、磁 界、輻射熱等に起因する応力によるマスク閉口部の歪を 防ぐことができる。また、図2~図4に示す開口部の構 造を適用することで、図5に示す従来の電極ラインを形 成するためのパターンマスクで見られていたような、マ スクの撓みが解消できるようになる。図6は、図5のパ ターンマスクをY方向に移動させて陰極ラインを形成し 50 いはニッケルなどでメッキされたものを使用すると効果

た場合の概略図である。

【0021】本発明では、有機薄膜上の前記電極ライン を、複数の電極の一部を互いに重ねあわせて形成してな る有機ELデバイスを製造する場合において、特願平1 0-365552号に示されるように、パターン加工さ れたパターンマスクを、パルス制御モータにより制御駆 動されて互いに直交するXY方向に独立に微動し得るパ ターンマスク移動ステージに装着し、前記基板を、この 基板とパターンマスクとの距離及び爆り角を調整する Z 軸爆り手段と、基板とパターンマスクとの回転角を調整 する回転手段と、基板を前記X方向及び/又はY方向に 移動させかつ微調整し得るX軸及び/又はY軸移動手段 を備えた基板移動ステージに装着し、前記基板とパター ンマスクとを間隔をあけて重ね、前記基板移動ステージ を調整して前記基板とパターンマスクとの位置合わせを 行い、前記パターンを通して電極部材料を基板面に蒸着 し、次いで前記パターンマスク移動ステージを基板と平 行に微動させてパターンマスクのパターンを基板面の蒸 着部に一部重なるように、非蒸着部に移動した後に雷極 部材料を基板面に蒸着することにより、前配複数の除極 ラインを高精細に形成できる。

【0022】パルス制御モータで行うパターンマスクの 位置及び速度の制御においては、フィードバック系を内 蔵するデジタル入力指令方式 (インクリメンタル指令) によって、前記パルス制御モータを制御することで、精 度の高いパターンマスクの位置制御及び微動が可能とな る。さらに、前記パルス制御モーターを駆動する場合に は、インクリメンタル方式のパルスエンコーダーからな る回転角度センサーを備えた系を用いることで、より精 度の高いパターンマスク移動が保証される。

【0023】本発明に適用されるパルス制御モータは、 パルス数に応じてモーター軸の移動量が決定されるもの であり、具体的には直流サーボモータ(DCサーボモー タ)、ステッピングモータ、各種プリントモータ、DC マイクロモータ、各種ACサーポモータ等が適用可能で

【0024】本発明では、基板裏面側に磁石を設置し、 パターンマスクが磁界によって吸引されることで、基板 面とパターンマスクとのギャップを調整してもよい。前 記ギャップが大きい程、電板ラインのパターニング緒度 は悪くなる。特にパターンピッチが精細になるほど、そ の影響は大きくなるため、必要に応じてパターンマスク を磁界で吸引させることが有効である。磁石としては、 永久磁石や電磁石等が適用可能である。その形状や大き さは特に限定されないが、マスクの間口部全体に基板面 と垂直方向の吸引力が一様に働くように設計する必要が ある。パターンマスクとしては特に限定されないが、磁 石で吸引させる場合には、ニッケル、コバルト、鉄等の 磁性元素が含まれるパターンマスクを使用するか、ある 的である。

【0025】基板の表面側に、有機薄膜 E L デバイスの 膜厚より大きい膜厚で基板面に対し本質的に垂直に立っ て形成される絶縁性のスペーサーが設けられている基板 を用いても効果的である。例えば磁界によって、パター ンマスクと基板間ギャップが非常に小さくなり、基板と パターンマスクが密着してもこのスペーサーのために有 機薄膜や電極ラインを傷つけることなくパターニングを 行うことができる。このスペーサーはブラックマトリク スの全部又は一部を形成してもよい。スペーサーの作製 10 方法や材質は特に限定されないが、フォトリソグラフィ 等を利用して作製する方法が簡便でよい。スペーサー の高さは、有機薄膜EL素子の膜厚より高いことが必要 であるが、その高さは弦着物の回り込みによりパターン 加工精度が悪くならない程度に設ける必要があり、具体 的には、0.2~200ミクロン程度が好ましい。スペ ーサーはどちらか一方の電極線と直交した形でストライ プ状に形成すれば、発光画素を形成しやすい。なお、ス ペーサーは発光画素が形成される部分以外の場所であれ ば、どこに形成してもよく、また必ずしもストライプ状 20 になっていなくても、かつライン状になっている必要も

【0026】パターンマスクとガラス基板との位置合わ せ及び精密移動においては、基板の支持部を備え、基板 とパターンマスクとの距離及び掘りを可変する2幅りス テージ、基板とパターンマスクとの回転角調整を行う回 転ステージ、及びXY方向の粗動及び微調整を行うYス テージから構成した基板移動ステージ、さらにパターン マスクの支持部を備え、格子状の板パネ構造で構成した 位置決めを行うパターンマスク移動ステージとから構成 されることが望ましい。このような構成にすることで、 基板とパターンマスク間のギャップの微調整が可能とな り、蒸発源と基板の角度から生じるパターンのズレを抑 えることが容易になる。また、基板サイズや、パターン の大きさや形が異なっても、各ステージの移動量を正確 に制御できるので、ミクロンオーダーでのピッチの高精 細化が可能となる他、歩留まりの高い有機薄膜ELデバ イスの製造が可能となる。

【0027】なお、パルス制御モーターでの削御駆動は、パターンマスクを微動を動きせるXYステージだけでなく、必要ならば基板とパターンマスクとの距離及び 堀りを可変する2個りステージ、基板とパターンマスクとの回転角調整を行う図にステージ、及びXY方向の粗動及び微調整を行うXYステージから機成と基板移動 カンで振調を作り出るよく、必要ならば基板を平行に微動させて本発明の陰極ラインを形成してもよい。

[0028]

【実施例】(実施例1)

(基板及びRGB発光層形成用パターンマスク)基板は 50 した。続いて電磁石をOFFにし、パターンマスクをX

【0029】発光層(RGB)薄膜分離用のパターンマ スクは銅製で表面がニッケルメッキされており、メッキ 部分を含めて厚を約35μmである。閉口部付近は薄く なっており、約5μmとなっている。図7に示すよう に、X=33μm幅、Y=100μm帽で規則的に閉口 が影けられている。また、マスケの所定回断所にガラ

部が設けられている。また、マスクの所定回箇所にガラス基板と同じ形の位置合わせ用のマーカー (六) がある。
【0030】図8のイメージ図に示すように、前記IT

【0030】図8のイメージ団に示すように、前記IT O付き基板に対し、前記パターンマスクをX方向に33 東市ずつ平行移動させて、1回目と4回目の蒸替で赤色 発光層(R)、2回目と5回目の蒸替で緑色発光層

(G)、3回目と6回目の蒸着で青色発光層(B)を形成す高。以上のように、同一のITOライン上に同色の 安治層漆を形成でき、X方向幅33μm、Y方向幅1 00μmのB、G、R発光層がX方向ピッチ33μm、

Υ方向ビッチ100μmでパターニングできる。 【0031】(RCB発光層のパターニング形成) 前配 1 TO付き基板の発光素子が形成される部分全体に、ペ タ成膜により正元注入輸送層を50nm形成した。前記 正孔注入輸送層上KRGB発光層をパターニングした。

転ステージ、及びメソ方向の租助及び微調整を行うソス
テージから構成した基板移動ステージ、さらにパターン
マスクの支持部を備え、格子状の低パネ構造で構成した
メソステージをパルス制御モーターで制御駆動し、精密
20 基板を約ステージがは、多数で、全面でスクの位置やから構成
されることが望ましい。このような構成にすることで、
基板とパターンマスクを動ステージとから構成
されることが望ましい。このような構成にすることで、
基板とパターンマスクを動ステージ間となる
機構を用いて基板・パターンマスクを動ステージ間ギャ
メターの回転機構を用いて持った。この時、2万向移動機構、
経版等が、2万向移動

マスクはモータのバックラッシの影響を受けないような

移動シーケンスを用いた。
【0033 男先児園 (R. G. B) 薄壊は、抵抗加熱による真空蒸着法により形成した。ソースロードロック方式の蒸発源を用い、発光層形成時には基板中心の真下に40 蒸死瓶を移動し、蒸着深と基板間の角度の影響を協力かさくした。3個のモリブテンポートにそれぞれた、G. B 死状材料を詰め、蒸発源に設置した。まず、基板保持ケーブルの回路線集、X Y 5 内の組動機和を使ってガラス基板 - パターンマスクの位置合わせを行った。次に、D C サーボモータを使ってパターンマスク移動用ステージを大方向に動かし、金頭マスクを下発光層の流位医に移動させた。そして電磁石を基板に載せ磁界をかけて、1. 0×10・P 8 の度で下、R 汚光光度を実きら 0 m 形成 の成類速度で飛ば、R 死光光管を享さら 0 m 形成 の成類速度で飛ば、R 死光光管をする 5 0 m 形成

9

方向に33μm分移動し (図8)、電磁石をONにし、 6発光材料を0.2 nm/sの炭酸速度で飛ばし、G発 光層を厚さ50nm形成した。続いて再び電磁石をOF Fにし、パターンマスクをさらにX方向に33μm分移 動し(図8)。電磁石をONにし、B発光光料料を0.2 nm/sの炭酸速度で飛ばし、B発光層を厚さ50nm 形成した。さらに、パターンマスクを33μmずつ移動 させ、R、G、B発光層を原域にあた。会計6回 の蒸輸でX方向幅33μm、Y方向幅100μmの全て のB、G、R発光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20B、G、R発光層を成立を10μmの全て のB、G、R発光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20D、C、R発光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20D、C、R表光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20D、C、R表光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20D、C、R表光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20D、C、R表光光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20D、C、R表光光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20D、C、R表光光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20D、C、R表光光層を次方向ビッチ33μm、Y方向/ 20D、C、R表光光層を次方向ビッチ33μm。

【0034】最後に、パターン化したRGB発光層の上 に電子注入輸送層を40nm形成し、本発明の有機薄膜 ELデバイスの有機薄膜層が完成した。

【0035】 (路橋ラインのパターニング) 本実施例 1 における態質・イン形成用・ペレーマスクを図りに示す。降極形成用パターンマスクも側板をエッチングしたもので、表面はニッケルグッキしており、厚さは約35 μm で、門に前げ近は約5 μm 程度になっている。 間口部の Y 方向 (上下方向) 幅は 90 μm、 X 方向幅は一辺 20 が 0.52 mm である。ラインの端部以外を形成するための側口部は平行四辺形をなしている。前記パターンマスクを Y 方向に 100 μm ずつ移動させて合計 3 回の蒸管 強を被を形成すると、複数の平行四辺形状の機管・イン同士が部分的に重なりあって、 Y 方向幅 90 μm、 スペース10 μm、 ビッチ100 μm でき機械ラインがストライブ技に形成できることとなる。

[0036] 有熱機関層まで形成されたガラス基板を真空を保ちながら装置内で散送し、別の真空チャンバー内の酸紙形成用パターンマスクが設置された金属マスク移動ステージ上に配置した。基板とマスク移動ステージのギャップを100μm成形した。前記パターンマスクと基板の位置合わせは、基板上部にCCDカメラを備えた顕微線を展置し、モニター上で行った。

【0037】 陰極ラインは 1 T O ラインと直交するように、かつ有機薄厚 - 1 0 0 μ m 個(アカカ)からはみ出さないように表現する。未実施の等を疑は、アルミニウムーリチウム合金(A 1: L 1)を使用した。蒸発源はアルミニウムの入ったパスケットを基板の真下75 c mの位置(中心)から5 c m 量化を値に設置しまた。リチウムの付いたゲッターを中心から5 c m の位置(アルミニウムの蒸発源から10 c m 離れた位置)に設置した。

【0038】陰極形成用パターンマスクを基板下の一回 目の陰動が形成される位置に固定し、基板裏面側に設置 した電磁石をONにした。この状態でー1×10・4Pa の真空下、アルミニウムとリチウムを同時に限ばし、基 板上でA1:L1合金からなる陰極を約150m形成 した。次に、電磁石をOFFにし、前記パターンマスク る位置に固定し、再び電電石をONにした。この状態で ~1×10⁻⁴Paの真空ド、アルミニウムとリチウムを 約150nm形成した。さらに、電磁石をOFFにし、 前記パターンマスクを Y方向に100μm砂数さセ三回 の陰部形成される位置に固定し、再び電磁石をON にした。この状態で~1×10⁻⁴Paの真空ド、アルミ 二ウムとリチウムを同時に飛ばし、基体上でAl:Li 合金からなる陰極を約150m形成した。

【0039】関10は図9のパターシマスクを用いて除 棚ラインを前記基板上に形成した有機薄膜 ELデバイス の一部分を拡大して示したものである。便宜 EL ITO ライン、正孔赴入軌送層、電子社入輸送層は金幣してあ る。図10に示すように、ソ方向性の90μ0でスペ スペー10μ0の陰略ラインが平行に形成されるとが確 認できた。発光能労空間及び中央部共に採ぼしくン の/10μ0の陰略ラインが形容できた。接極ライン/ スペースのパラツキは最大土1μm程度である。また、 有機薄膜 (R G B薄膜) のソ方向帽 (~100μm) か

・ う屋盤がもの山り ことなく、町谷地面内でル成できていることを確認した。 「0040」 中で、同一吟杯ラインの画機の簡単記念を

[0040]また、同一論版ラインの両端の導通試験を行ったところ、絶縁は観測性れず、X方向に延び高裕値用が前別がに重なりあって、1本の所定の長さでつながり、ストライプ状に陰極ラインが形成できた。さらに、火方向に規則的に配別された陰極ラインのライン間での導通試験を行ったとこる導通は観測されず、100 ルピッチ(スペース・10μm)の陰極ラインの管細分離が速成できた。作製した指導薄膜 ELデバイスを発光

30 させたところ、全てのピクセルからの発光を確認し、ピ クセルピッチはメ方向99μm、Y方向100μmであった。また、間口率は配材値通り約70%となり、スト ライブ状の間口部を育するパターンマスクで陰極ライン を形成した従来の報告よりも高精細で、かつ間口率の大 ないフルカー至幹半パメスが作動できた。

【0041】以上説明したように、本実施例1によって ビッチ100μm、ライン領90μm、スペース10μ mといった有機薄膜 E Lデバイスの高精細陰極ラインの 形成が、特定の形状のパターンマスク(金属マスク)を 40 移動させることで実現できた。

【0042】(実施例2)

(基板及びRGB発光層形成用パターンマスク) 基板及びRGBパターニング用マスクは実施例1と同様のものを用いた。

【0043】(RGB発光層のパターニング形成)RGB発光層のパターニング形成は、実施例1と同様に行った

 11

をエッチングしたもので、表面はニッケルメッキしてお り、厚さは約35μmで、開口部付近は約5μm程度に なっている。 開口部の Y 方向 (上下方向) 幅は最大 9 0 μm、 X方向幅は0. 52mmである。図11の拡大部 分に示すように開口部の端部は狭くなっており、隣接す る間□部とのスペースを大きくし、マスク強度を保証し したパターンになっている。前記パターンマスクをY方 向に100μmずつ移動させて合計3回の蒸着で陰極を 形成すると、Y方向幅90μm、スペース10μm、ピ ッチ100 u mで複数の除板同士が部分的に重なりあっ 10 て、全陰極ラインがストライプ状に形成できることにな

【0045】陰極の形成は、実施例1と同様に行った。 図12は図11のパターンマスクを用いて陰極ラインを 前記基板上に形成した有機薄膜 E L デバイスの一部分を 拡大して示したものである。便宜上、ITOライン、正 孔注入輸送層、電子注入輸送層は省略してある。図12 に示すように、Y方向幅~90 u mでスペース~10 u mの陰極ラインが平行に形成されることが確認できた。 発光部分四隅及び中央部共にほぼI. $Z = 90 Z + 10 \mu$ mの陰極ラインが形成できたことを確認した。陰極ライ ン/スペースのバラツキは最大±1 µm程度である。ま た、有機薄膜 (RGB薄膜) のY方向幅 (~100 u m) から陰極がはみ出すことなく、許容範囲内で形成で きていることを確認した。

【0046】本実施例2によってピッチ100 um、ラ イン幅90μm、スペース10μmといった高精細の有 機薄膜ELデバイスの高精細陰極ラインの形成が、特定 の形状のパターンマスク (金属マスク) を移動させるこ とで実現できた。また、同一陰極ラインの両端の導通試 30 験を行ったところ、絶縁は観測されず、X方向に延びる 陰極ライン同士が部分的に重なりあって、1本の所定の 長さでつながり、ストライプ状に陰極ラインが形成でき た。さらに、Y方向に規則的に配列された陰極ラインの ライン間での導通試験を行ったところ導通は観測され ず、100 umピッチ (スペース:10 um) の除極ラ インの微細分離が達成できた。作製した有機薄膜ELデ パイスを発光させたところ、全てのピクセルからの発光 を確認し、ピクセルピッチはX方向99 µm、Y方向1 0 0 μ m であった。また、開口率は設計値通り約70% 40 となり、ストライプ状の開口部を有するパターンマスク で陰極ラインを形成した従来の報告よりも高精細で、か つ開口率の大きいフルカラー発光デパイスが作製でき た。

【0047】(比較例1)

(基板及びRGB発光層形成用パターンマスク) 基板及 びRGBパターニング用マスクは実施例1と同様のもの を用いた。

【0048】 (RGB発光層のパターニング形成) RG B 発光層のパターニング形成は、実施例 1 と同様に行っ 50 m ピッチといった微細な陰極ラインの形成がパターンマ

た。 【0049】(陰極ラインのパターニング)比較例にお ける陰極ライン形成用パターンマスクを図13に示す。 比較例に示す陰極形成用パターンマスクも銅板をエッチ ングしたもので、表面はニッケルメッキしており、厚さ は約35 µmで、開口部付近は約5 µm程度になってい る。開口部のY方向(上下方向)幅は90 umでライン

がストライプ状にO.3mmピッチで形成されている。 前記パターンマスクをΥ方向に100μmずつ移動させ て合計3回の蒸着で陰極を形成すると、Y方向幅90μ m、スペース $10\mu m$ 、ピッチ $100\mu m$ でのラインが 部分的に重なりあうことなく、全陰極ラインがストライ プ状に形成できることになる。

【0050】有機薄膜層まで形成されたガラス基板を真 空を保ちながら装置内で撤送し、別の真空チャンパー内 の陰極形成用パターンマスクが設置された金属マスク移 動ステージ上に配置した。基板とマスク移動ステージの ギャップを100μmに設定した。前記パターンマスク と基板の位置合わせは、基板上部にCCDカメラを備え た顕微鏡を設置し、モニター上で行った。モニター上で 陰極形成用パターンマスクの開口部を観察したところ、 ライン状の開口部の一部が変形していたり、マスクの撓 みが見られた。その結果マスクのラインピッチ(設計 値:300 um) が不均一なっていた。

【0051】陰極の形成は、実施例1と同様に行った。 図14は図13のパターンマスクを用いて除板ラインを 前記基板上に形成した有機薄膜ELデパイスの一部分を 拡大して示したものである。便宜上、ITOライン、正 孔注入輸送層、電子注入輸送層は省略してある。図14 に示すように、X方向に伸びる陰極ラインは曲がってお り、一部Y方向スペースがなくなっている部分も見られ た。また、有機薄膜 (RGB薄膜) のY方向幅 (~10 0 μm) から陰極ラインがはみ出している部分も観測さ

【0052】また、陰極ラインのライン間での導通試験 を行ったところライン全体の30%において導通が観測 され、100μピッチ (スペース:10μm) の除板ラ インの微細分離はできなかった。作製した有機薄膜EL デパイスを発光させたところ、発光が確認できたのはピ クセル全体の50%であった。また、一部ライン間で除 極がつながっているためピクセルの選択部分からの発光 だけでなく非選択部分からの発光も観測された。以上の ように、図13のようなライン状ストライプ状の開口部 を有する金属マスクで除極ラインを形成した場合、除極 ラインの微細形成はできず、高精細で、かつ開口率の大 きいフルカラー発光デパイスは作製できなかった。

れ、許容範囲内で除極ラインを形成できなかった。

【発明の効果】以上説明したように、本発明による有機 薄膜ELデバイス及びその製造方法によると、100 µ

[0053]

(8)

スク(金属マスク)を用いた真空蒸箱で達成できるよう になる。さらに、これらの製造方法を有機薄膜ELディ スプレイの製造過程に適用すれば、254ppi(ピク セル/インチ)の精細度でフルカラー有機薄膜ELディ スプレイが実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明の有機薄膜 F L デバイスの陰極 ラインを説明するための概略図、(b)は(a)のA-A' 部分の概略断面図である。

マスクの一例である。

【図3】本発明の陰極ラインを形成するためのパターン マスクの一例である。

【図4】本発明の陰極ラインを形成するためのパターン マスクの一例である。 【図5】従来の陰極ラインを形成するためのパターンマ

スクの一例である。 【図6】図5のパターンマスクをY方向に移動させて除

極ラインを形成した場合の概略図である。

【図7】本発明の実施例1、実施例2及び比較例1に用 20 いたRGB薄膜パターニング用金属マスク (パターンマ スク) の概略図である。

【図8】図7のパターンマスクと実施例1、実施例2及 び比較例1に用いたITOライン付きガラス基板を重 ね、X方向に33μmずつ微動させることによってRG

B薄膜のパターニングを行う場合のイメージ図である。 【図9】本発明の実施例1に用いた陰極ライン形成用パ ターンマスクの一部分を示す概略図である。

【図10】図9のパターンマスクを微動させることによ って得られた、実施例1の陰極ラインの形成を示した概 略図である。

【図11】本発明の実施例2に用いた陰極ライン形成用 パターンマスクの一部分を示す概略図である。

【図12】図11のパターンマスクを微動させることに 【図2】本発明の陰極ラインを形成するためのパターン 10 よって得られた、実施例2の陰極ラインの形成を示した 概略図である。

> 【図13】本発明の比較例1に用いた陰極ライン形成用 パターンマスクの一部分を示す概略図である。

【図14】図13のパターンマスクを微動させることに よって得られた、比較例1の陰極ラインの形成を示した 概略図である。

【符号の説明】

10 基板

11 陽極

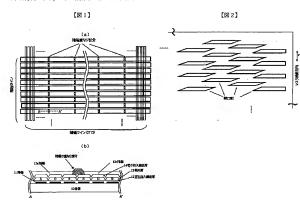
12 正孔注入輸送層

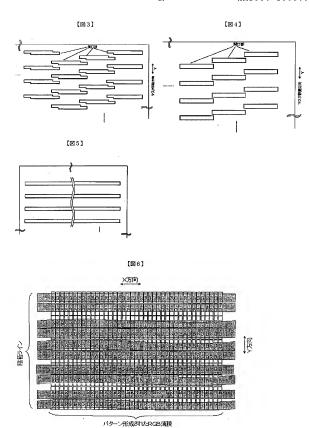
13 発光層

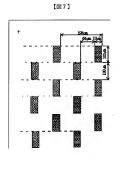
14 電子注入輸送層

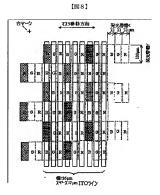
15a 陰極

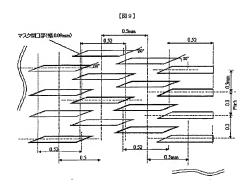
15b 除極



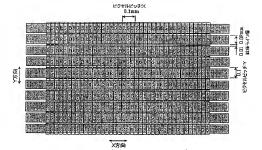






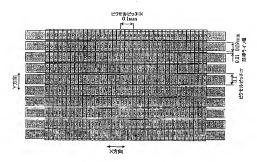


[図10]

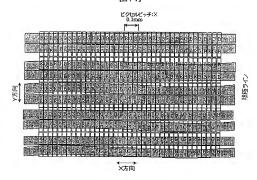


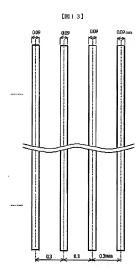
[SII]

[图12]



[図14]





F ターム(参考) 3K007 A800 A802 A804 A818 BA06 CA01 C801 DA01 D803 E800 FA01 4K029 AA09 AA24 BA62 B802 BC07 D814 D818 HA03 KA01 5C094 AA03 AA05 AA07 AA08 AA42 A433 AA48 AA55 BA12 BA29 C419 CA24 DA13 D801 D804 EA04 EA05 E802 FA01 FB01 F812 F814 G810

56435 AAOO AA17 BBO5 CCO9 CC12 HH12 KKO5

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (11)Publication number: 2001-296819 (43) Date of publication of application: 26.10.2001 (51)Int.Cl. G09F 9/30 C23C 14/24 G09F 9/00 H05B 33/10 H05B 33/14 H05B 33/26

(22)Date of filing: 17.04.2000 (72)Inventor: UTSUKI KOJI

TAMEGAI MASASHI

(54) ORGANIC THIN-FILM EL DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-fineness organic thin-film EL device which forms and separates electrode lines at a pitch as fine as hundred microns by using a pattern mask on a substrate in a vacuum vapor deposition method.

SOLUTION: This organic thin-film EL device has the electrode lines formed by superposing partly of plural electrodes 15a and 15a on each other. The apertures of the pattern mask for forming the electrode lines are formed of a structure taking bending and distortion into consideration. One electrode line is formed by plural times of vapor deposition by moving the pattern mask described above.

LEGAL STATUS [Date of request for examination] 09.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 06.02.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The organic thin film EL device characterized by some two or more electrodes overlapping mutually, and coming to form said electrode Rhine on an organic thin film in the organic thin film EL device with which the organic thin film which contained the luminous layer in inter-electrode [of a pair] at least was formed, at least one side of said electrode was formed by vacuum deposition, the Rhine configuration. electrode made and said [Claim 2] The organic thin film EL device according to claim 1 characterized by carrying out pattern formation of a red luminous layer thin film, a green luminous layer thin film, and the blue luminous layer thin film regularly. [Claim 3] The manufacture approach of the organic thin film EL device characterized by to form two or more of said electrode Rhine by opening the pattern mask by which is the manufacture approach of the organic thin film EL device which arranges and forms an organic thin film and two or more electrode device according to claim 3 characterized by forming said two or more cathode Rhine by vapor-depositing an electrode material to a substrate side after moving non-vapor-depositing to the section. [Claim 5] The manufacture approach of the organic thin film EL device according to claim 4 characterized by controlling said pulse-control motor by the digital input command system (incremental command) which builds in a feedback system in the location of the pattern mask performed by said pulse-control motor, control of rate. and а [Claim 6] The manufacture approach of the organic thin film EL device according to claim 4 or 5 characterized by having the angle-of-rotation sensor by which said pulse-control motor consists of a pulse encoder of an incremental method. [Claim 7] The manufacture approach of an organic thin film EL device given in any 1 term of claims 3-6 characterized by arranging the pattern mask with which a suction force is done by the magnetic field at the field side (front face) in which the electrode of a substrate is formed, and arranging a magnetic field generation source to the field (rear face) side in which the electrode of a substrate is not formed.

[Detailed Description of the Invention]

[Field of the Invention] This invention relates to the organic thin film EL device with which it comes to arrange a luminescence pixel in the shape of a matrix, and its manufacture approach. It is related with the manufacture approach of the organic thin film EL device which forms two or more detailed electrode Rhine especially using a pattern mask in a vacuum deposition method.

[Description of the Prior Art] The electron poured in from the electron hole and cathode which were poured in from the anode plate recombines an organic thin film EL element within a luminous layer, and it uses the phenomenon which emits light through an excitation state. Therefore, although various component configurations are considered by the property of the luminescent material of a luminous layer, as for an organic thin film layer, a component completes the organic luminous layer which emits strong fluorescence fundamentally by inserting in an anode plate and cathode. Furthermore, for efficient-izing of luminescence, or a stable drive, charge impregnation transportation layers and various kinds of volume phases, such as a hole-injection transportation layer

and an electron injection transportation layer, are prepared, or to dope a guest molecule to an organic luminous layer is confirmed. Moreover, examination of an electrode material, especially a cathode material is also performed in order to improve luminous efficiency and a life property. By amelioration of these component structures and component components, although it is not enough, performance utilizable engine is obtained. the [0003] Furthermore, the example of a prototype of a full color organic thin film EL display is also reported by recently as application of an organic thin film EL element. As a colorization method of a full color organic thin film EL display The method (3 color independent luminescence method) and blue luminescence which carry out the parallel arrangement of the light emitting device of each color on a substrate are made into the source of EL luminescence. Although there is a method (color filter method) which makes the method (CCM method) and white luminescence which install a color conversion layer in an optical ejection side the source of EL luminescence, and indicates by full color using a color filter and the color display is devised and made as an experiment by these methods It has simple structure and the 3 color independent luminescence method is excellent in the point that a deployment of luminous efficiency can be aimed at. [0004] As an example of a prototype of the color organic thin film EL display which adopted the 3 color independent luminescence method, the 320x240-pixel color organic electroluminescence display is reported by 5.7 inches of vertical angles (the NEC technical report, Vol.51, No.10, pp 28-32 (1998)). In manufacture of this display, electrode (cathode) Rhine is formed by vacuum evaporationo through the pattern mask which consists of a metal which has 240 slits (Rhine). The pixel size of this display is 0.36mmx0.36mm, and a subpixel pitch is 0.12mm (120 micrometers). Moreover, the 320x240-pixel full color organic electroluminescence display is reported by 5.2 inches of vertical angles (Extended Abstracts of 9 th International Workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence, September 14-17, pp 137-140 (1998)). Cathode Rhine of this display is formed with vacuum deposition using electric shielding of the septum on the back taper which consists of a resist. The pixel pitch of this display is 0.33mm (330 micrometers), and a subpixel pitch is 0.11mm (110 micrometers).

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] As for the organic thin film EL device by the 3 color independent luminescence method mentioned above, efficient luminescence may be obtained by the simple structure. However, in formation of electrode (cathode) Rhine in the conventional example of a prototype, when the mask of opening on Rhine was used, formation of detailed cathode Rhine was difficult from the reason which cannot maintain the configuration of opening with

the stress according to a mask electrode holder in that a metal mask bends with the radiant heat at the time of cathode formation **** etc. Moreover, in the organic electroluminescence display which has cathode Rhine formed using electric shielding of the septum of the shape of a back taper which consists of a resist etc., with the moisture of a resist etc., dark spot generating and growth of a pixel were caused and it had become the factor of the defect of a display. [0006] In order to manufacture a full color organic electroluminescence display without the high definition and defect of a 100-micron pitch with vacuum deposition, it is effective to form cathode Rhine through opening of a high definition metal mask. For that purpose, it is very important to produce an organic thin film EL element using the metal mask from which the precision of opening does not change even if it receives a tension and radiant heat. [0007] The purpose of this invention is offering the organic thin film EL device which a pixel pitch's is about 100 microns, and attains high definition cathode Rhine formation the numerical aperture of a pixel being large, using a metal mask (pattern mask), and has a high definition and the pixel of a high numerical manufacture approach. and its aperture. [8000]

[Means for Solving the Problem] In order to solve said technical problem, this invention offers the manufacture approach of the organic thin film EL device

shown in the organic thin film EL device shown in following (1) and (2), and following the (3) (7).[0009] (1) The organic thin film EL device characterized by some two or more electrodes overlapping mutually, and coming to form said electrode Rhine on an organic thin film in the organic thin film EL device with which the organic thin film which contained the luminous layer in inter-electrode [of a pair] at least was formed, at least one side of said electrode was formed by vacuum deposition, and said electrode made the Rhine configuration. [0010] (2) The organic thin film EL device of (1) characterized by carrying out pattern formation of a red luminous layer thin film, a green luminous layer thin film regularly. film. and the blue luminous laver thin [0011] (3) The manufacture approach of the organic thin film EL device characterized by to form two or more of said electrode Rhine by opening the

pattern mask by which is the manufacture approach of the organic thin film EL device which arranges and forms an organic thin film and two or more electrode Rhine on a substrate, and laps mutually, sets some two or more electrodes, and comes to form said electrode Rhine on an organic thin film, and pattern processing was carried out, and carrying out the parallel displacement of a and the spacing. substrate side [0012] (4) Equip the pattern mask migration stage which can be moved slightly the location of the pattern mask performed by said pulse-control motor, and control οf rate. а [0014] (6) The manufacture approach of the organic thin film EL device of (4) and (5) characterized by having the angle-of-rotation sensor by which said pulse-control motor consists of a pulse encoder of an incremental method. [0015] (7) a substrate -- an electrode -- forming -- having -- a field -- a side (front face) -- a magnetic field -- a suction force -- doing -- having -- a pattern -- a mask -- arranging -- a substrate -- an electrode -- forming -- not having -- a field (rear face) -- a side -- **** -- a magnetic field -- a generation source -- arranging -things -- the description -- ** -- carrying out -- (-- three --) - (-- six --) -- organic -- a thin film -- EL -- a device -- manufacture -- an approach . [0016]

[Embodiment of the Invention] The outline configuration of 1 operation gestalt of the organic thin film EL device concerning this invention is shown in drawing 1. Anode plate Rhine (ITO) which extends in the direction of Y (upper and lower sides), this anode plate Rhine, and drawing 1 (a) cross at right angles, and shows cathode Rhine which extends in the direction of X (width). Drawing 1 (b) is the outline sectional view of the A-A' part of drawing 1 (a). This example shows the outline cross-section structure (explanatory view) for explaining the organic thin film EL device of a configuration of having the 14/cathode 15 of

monolayer or you may be two or more layers, and if, it may dope a guest molecule. A volume phase, a hole-injection transportation layer, and an electron injection transportation layer may be any of an organic compound, an inorganic

compound, or both mixture, and can apply a well-known ingredient. These layers may be monolayers or may be multilayers. Although some two cathode overlaps mutually and it forms Rhine-like cathode in drawing 1, it forms, for example on a substrate in order of cathode / electron injection transportation layer / luminous layer / hole-injection transportation layer / anode plate, and a part of two anode plates overlap mutually, and it may form the Rhine-like anode plate. [0019] As for an anode plate, it is effective to bear the role which pours an electron hole into a hole-injection transportation layer, a volume phase, or a luminous layer, and to have a work function 4.5eV or more. As an example of an anode material, an indium oxide tin alloy (ITO), tin oxide (NESA), a zinc-indium oxide, gold, silver, platinum, copper, etc. are applicable. Although it is the purpose which pours an electron into an electron injection transportation layer, a volume phase, or a luminous layer as cathode, and the small ingredient of a work function is desirable and is not limited especially, an indium, aluminum, magnesium, and magnesium-indium alloy, a magnesium-silver alloy, a aluminium-lithium magnesium-aluminium alloy, an allov. an aluminum-scandium-lithium alloy, etc. can specifically be used. In addition, it is the purpose which protects a component from oxygen or moisture, and it is also effective to prepare the closure layer which consists of a metallic oxide, metallic sulfide, metal fluoride material, a high molecular compound, etc.

Application No. No. 365552 [ten to], the pattern mask by which pattern processing was carried out A Z-axis influence means to equip the pattern mask migration stage which can be moved slightly independently of the XY direction which a control drive is carried out by the pulse-control motor, and intersects perpendicularly mutually, and to adjust the distance and the influence angle of this substrate and a pattern mask for said substrate. The substrate migration stage equipped with a rotation means to adjust the angle of rotation of a substrate and a pattern mask, and the X-axis and/or the Y-axis migration means which are moved in said direction of X and/or the direction of Y, and can tune a substrate finely is equipped. Open said substrate and pattern mask, pile up spacing, adjust said substrate migration stage, and alignment of said substrate and pattern mask is performed. So that the charge of an electrode member may be vapor-deposited to a substrate side through said pattern, said pattern mask migration stage may be made to move slightly subsequently to a substrate and parallel and the pattern of a pattern mask may be lapped with the vacuum evaporationo section of a substrate side in part After moving to the non-vapor-depositing section, by vapor-depositing the charge of an electrode member to a substrate side, said two or more cathode Rhine can be formed with definition. high

[0022] In the location of the pattern mask performed by the pulse-control motor,

perpendicular direction may work uniformly to the whole opening of a mask.

Although not limited especially as a pattern mask, when making it draw in magnetically, it is effective if what was plated with nickel etc., using the pattern mask with which magnetic elements, such as nickel, cobalt, and iron, are contained is used. [0025] It is effective even if it uses the substrate with which the insulating spacer which essentially stands perpendicularly and is formed in the front-face side of a substrate to a substrate side by larger thickness than the thickness of an organic thin film EL device is formed. For example, by the field, a pattern mask and the gap between substrates become very small, and patterning can be performed, without damaging an organic thin film and electrode Rhine for this SU **-sir, even if a substrate and a pattern mask stick. This spacer may form all or a part of black matrix. Although neither the production approach of a spacer nor especially the quality of the material is limited, its approach of producing using photolithography etc. is simple, and it is good. Although the height of a spacer needs to be higher than the thickness of an organic thin film EL element, it is necessary to prepare the height in extent to which pattern process tolerance does not worsen by surroundings lump of a vacuum evaporationo object, and, specifically, its about 0.2-200 microns are desirable. A spacer will tend to form a luminescence pixel, if it forms in the shape of a stripe in the form which intersected perpendicularly with one of electrode lines. In addition, if spacers are [0027] in addition, the control drive by the pulse control motor not only in the X-Y stage which carries out jogging migration of the pattern mask Z influence stage which will carry out adjustable [of the distance of a substrate and a pattern mask and the influence] if required, The substrate migration stage constituted from an X-Y stage which performs the coarse adjustment of the rotation stage which performs angle-of-rotation adjustment with a substrate and a pattern mask, and the XY direction, and fine tuning may be used, as long as it is required, a substrate may be made to move slightly in parallel and cathode Rhine of this invention may be formed.

[Example] (Example 1)

(A substrate and pattern mask for RGB luminous layer formation) The substrate used the glass plate of 120mmx100mmx1.1mm size. On this substrate, ITO is formed in the direction of X in the shape of 3072 SUTORAIBU by width-of-face [of 26 micrometers], and tooth-space 7micrometer. Moreover, the counter mark for alignment which consists of ITO is in four edges of a substrate. [0029] Nickel plating of the front face is carried out by copper, and the pattern mask for luminous layer (RGB) thin film separation is about 35 micrometers in thickness including a plating part. Near opening is thin and has become about 5 micrometers. As shown in drawing 7, opening is regularly prepared by X=

33-micrometer width of face and Y= 100-micrometer width of face. Moreover, the marker for the alignment of the same form (hole) is in predetermined [of a mask with glass substrate. / four а [0030] As shown in the image Fig. of drawing 8, to said substrate with ITO, the parallel displacement of every 33 micrometers of said pattern masks is made to carry out in the direction of X, and a blue luminous layer (B) is formed by the 1st time and the 4th vacuum evaporationo at a green luminous layer (G), the 3rd time, and the 6th vacuum evaporationo by the red luminous layer (R) and the 2nd time and the 5th vacuum evaporationo. As mentioned above, the luminous layer thin film of the same color can be formed on the same ITO Rhine, and patterning of B, G, and R luminous layer with a direction width of face [of X / of 33 micrometers] and a direction width of face [of Y] of 100 micrometers can be carried out in direction pitch of X 33micrometer, and direction pitch of Y 100micrometer.

[0031] (Patterning formation of a RGB luminous layer) 50nm of hole-injection transportation layers was formed in the whole part in which the light emitting device of said substrate with ITO is formed by solid membrane formation.

Patterning of the RGB luminous layer was carried out on said hole-injection transportation

[0032] The alignment of said pattern mask and substrate installed the

direction of X using the DC servo motor, and the metal mask was moved to the

formation location of R luminous layer. And R luminescent material was flown at the membrane formation rate of 0.2 nm/s under the vacuum of 1.0x10 to 5 Pa, having put the electromagnet on the substrate and having applied the field, and R luminous layer was formed 50nm in thickness. Then, the electromagnet was turned OFF, the pattern mask was moved in the direction of X by 33 micrometers (drawing 8), the electromagnet was turned ON, G luminescent material was flown at the membrane formation rate of 0.2 nm/s, and G luminous layer was formed 50nm in thickness. Then, the electromagnet was turned OFF again, the pattern mask was further moved in the direction of X by 33 micrometers (drawing 8), the electromagnet was turned ON, B luminescent material was flown at the membrane formation rate of 0.2 nm/s, and B luminous layer was formed 50nm in thickness. Furthermore, it moved 33 micrometers of pattern masks at a time, R, G, and B luminous layer were formed similarly one by one, and patterning of all B and G, and R luminous layers with a direction width of face [of X / of 33 micrometers] and a direction width of face [of Y] of 100 micrometers was carried out to the position by total of six vacuum evaporationo by direction pitch of X 33micrometer, and direction pitch of Y 100micrometer. [0034] At the end, 40nm of electron injection transportation layers was formed on the patternized RGB luminous layer, and the organic thin film layer of the organic invention completed. EL device of this was thin

[0037] Cathode Rhine is formed so that it may intersect perpendicularly with ITO Rhine, and so that organic thin film - 100-micrometer width of face (the direction of Y) may not be overflowed. The aluminium-lithium alloy (aluminum:Li) was used for the cathode in this example. The evaporation source installed from the core the getter to which the basket containing aluminum was installed in the location distant from the location 75cm just under a substrate (core) 5cm, and the lithium was attached in the location (location distant from the evaporation of aluminum 10cm) of 5cm. source [0038] The pattern mask for cathode formation was fixed to the location in which the first cathode under a substrate is formed, and the electromagnet installed in the substrate rear-face side was turned ON. About 150nm of cathode which flies aluminum and a lithium to coincidence under the vacuum of -1x10-4Pa in this condition, and consists of an aluminum:Li alloy on a substrate was formed. Next, the electromagnet was turned OFF, it fixed to the location in which 100 micrometers of said pattern masks are moved in the direction of Y, and the cathode of a two-times eye is formed, and the electromagnet was turned ON again. About 150nm of cathode which flies aluminum and a lithium to coincidence under the vacuum of -1x10-4Pa in this condition, and consists of an aluminum:Li alloy on a substrate was formed. Furthermore, the electromagnet was turned OFF, it fixed to the location in which 100 micrometers of said pattern masks are moved in the direction of Y, and the third cathode is formed. and the electromagnet was turned ON again. About 150nm of cathode which flies aluminum and a lithium to coincidence under the vacuum of -1x10-4Pa in this condition, and consists of an aluminum:Li alloy on a substrate was formed. [0039] Drawing 10 expands and shows some organic thin film EL devices which formed cathode Rhine on said substrate using the pattern mask of drawing 9. For convenience, ITO Rhine, the hole-injection transportation layer, and the electron injection transportation layer are omitted. As shown in drawing 10, it has checked that tooth-space -10micrometer cathode Rhine was formed in parallel by direction width-of-face -of Y90micrometer. Light-emitting part part four corners and a center section have formed last shipment=90 / 10-micrometer cathode Rhine mostly. The variation in cathode Rhine / tooth space is about **1 micrometer of maxes. Moreover, it checked that it was in tolerance and could form, without cathode overflowing the direction width of face (- 100 micrometers) film). organic thin film (RGB thin of an of [0040] Moreover, when the continuity check of the both ends in the same cathode Rhine was performed, it was not observed, but the cathode prolonged in the direction of X overlapped partially, and the insulation was connected by one predetermined die length, and has formed cathode Rhine in the shape of a stripe. Furthermore, when the continuity check between Rhine in cathode Rhine

regularly arranged in the direction of Y was performed, the flow was not observed but has attained detailed separation of cathode Rhine of 100micro pitch (tooth space: 10 micrometers). When the produced organic thin film EL device was made to emit light, luminescence from all pixels was checked and pixel pitches were the 99 micrometers of the directions of X, and the 100 micrometers of the directions of Y. Moreover, the numerical aperture became about 70% as the design value, and has produced the large full color luminescence device of a numerical aperture with high definition than the conventional report which formed cathode Rhine with the pattern mask which opening. stripe-like has [0041] As explained above, formation of highly minute cathode Rhine of pitch 100micrometer. Rhine width of face of 90 micrometers, and the organic thin film EL device of tooth-space 10micrometer has been realized by moving the pattern mask (metal mask) of a specific configuration by this example 1. 2) (Example [0042] (A substrate and pattern mask for RGB luminous layer formation) The substrate and the mask for RGB patterning used the same thing as an example 1. [0043] (Patterning formation of a RGB luminous layer) Patterning formation of a 1. performed like the example RGB luminous laver

[0044] (Patterning of cathode Rhine) The pattern mask for cathode Rhine

expands and shows some organic thin film EL devices which formed cathode Rhine on said substrate using the pattern mask of <u>drawing 13</u>. For convenience, ITO Rhine, the hole-injection transportation layer, and the electron injection transportation layer are omitted. cathode Rhine extended in the direction of X as shown in <u>drawing 14</u> — bending — **** — a part — the part whose direction tooth space of Y is lost was also seen. Moreover, the part which cathode Rhine has protruded from the direction width of face (- 100 micrometers) of Y of an organic thin film (RGB thin film) was also observed, it is in tolerance and cathode Rhine

formed. not able to be was [0052] Moreover, when the continuity check between Rhine in cathode Rhine was performed, the flow was observed in 30% of whole Rhine, and detailed separation of cathode Rhine of 100micro pitch (tooth space: 10 micrometers) was not completed. When the produced organic thin film EL device was made to emit light, it was 50% of the whole pixel which has checked luminescence. Moreover, since cathode was connected between Rhine in part, not only luminescence from the selection part of a pixel but luminescence from a non-choosing part was observed. As mentioned above, when cathode Rhine was formed with the metal mask which has opening of the shape of a Rhine-like stripe like drawing 13, detailed formation of cathode Rhine was not completed and the large full color luminescence device of a numerical aperture was not able to be produced with high definition. [0053]

[Effect of the Invention] As explained above, according to the organic thin film EL device by this invention, and its manufacture approach, formation of detailed cathode Rhine called 100-micrometer pitch can attain [the vacuum deposition using a pattern mask (metal mask)] now. Furthermore, if these manufacture approaches are applied to the manufacture process of an organic thin film EL display, a full color organic thin film EL display is realizable with the definition of

DESCRIPTION OF DRAWINGS

of Drawings) Description the (Brief [Drawing 1] A schematic diagram for (a) to explain cathode Rhine of the organic thin film EL device of this invention and (b) are the outline sectional views of the of (a). A-A' part [Drawing 2] It is an example of the pattern mask for forming cathode Rhine of invention. this [Drawing 3] It is an example of the pattern mask for forming cathode Rhine of invention. this [Drawing 4] It is an example of the pattern mask for forming cathode Rhine of invention. this [Drawing 5] It is an example of the pattern mask for forming conventional Rhine. cathode [Drawing 6] It is a schematic diagram at the time of moving the pattern mask of the direction of Y, and forming cathode Rhine. drawing 5 [Drawing 7] RGB thin film patterning used for the example 1, the example 2, and the example 1 of a comparison of this invention -- public funds -- it is the schematic diagram of aroup mask (pattern mask). [Drawing 8] It is an image Fig. in the case of performing patterning of a RGB thin film by piling up the glass substrate with ITO Rhine used for the pattern mask, the example 1, the example 2, and the example 1 of a comparison of drawing 7. and making it move 33 micrometers slightly at a time in the direction of X. [Drawing 9] It is the schematic diagram showing some pattern masks for cathode invention. Rhine formation used for the example of this [Drawing 10] It is the schematic diagram which was obtained by making the pattern mask of drawing 9 move slightly and in which having shown formation of example 1. Rhine of an cathode [Drawing 11] It is the schematic diagram showing some pattern masks for cathode Rhine formation used for the example 2 of this invention. [Drawing 12] It is the schematic diagram which was obtained by making the pattern mask of drawing 11 move slightly and in which having shown formation of example 2. cathode Rhine an of [Drawing 13] It is the schematic diagram showing some pattern masks for cathode Rhine formation used for the example 1 of a comparison of this invention.

[Drawing 14] It is the schematic diagram which was obtained by making the

pattern mask of $\underline{\text{drawing 13}}$ move slightly and in which having shown formation									
of	cathode	Rhine	of	the	example	1	of	а	comparison.
[Des	cription				of				Notations]
10									Substrate
11	1 Anode								Plate
12	Hole-Injection				Transportation				Layer
13	Luminous								Layer
14	E	ectron		Injectio	in	Tran	sporta	tion	Layer
15a									Cathode
15b Cathode									